PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-276003

(43)Date of publication of application: 13.10.1998

(51)Int.CI.

H01P H03K 17/76

H₀4B 1/44

(21)Application number: 09-077509

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

28.03.1997

(72)Inventor: KENMOCHI SHIGERU

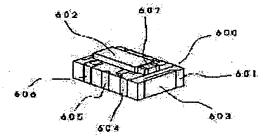
MURAKAMI YASUHIDE TAKEDA TSUYOSHI

(54) DIODE SWITCH

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make the line length of a first transmission line extremely short and to provide a compact diode switch by forming the first transmission line and a second transmission line inside a laminated element body, respectively, and parallely connecting a capacitor to the first transmission line.

SOLUTION: This diode switch 600 comprises the laminated element body 601, a semiconductor device 602 with two built-in diodes and a chip capacitor 607. In the dielectric layer of the lower layer of the laminated element body 601, a first ground electrode is formed and a prescribed pull-out electrode facing a side face is formed. On the dielectric layer, some dummy layers are arranged and the two dielectric layers for constituting the transmission line are laminated. Then, the capacitor is connected parallelly to the first transmission line. By parallelly connecting the capacitor to the first transmission line, the line length of the first transmission line is made extremely short.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-276003

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl.8	識別記号	F I		
H01P 1/15		H01P	1/15	
H03K 17/76		H03K 1	7/76	Α
H 0 4 B 1/44		H 0 4 B	1/44	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

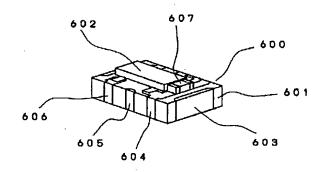
(21)出願番号	特顧平9-77509	(71)出顧人	000005083
			日立金属株式会社
(22) 出顧日	平成9年(1997)3月28日		東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
		(72)発明者	剱持 茂
	•		鳥取県鳥取市南栄町70番地2号日立金属株
			式会社磁性材料研究所鳥取分室内
		(72)発明者	邑上 安英
			鳥取県鳥取市南栄町70番地2号日立金属株
			式会社鳥取工場内
	:	(72)発明者	武田 剛志
			鳥取県鳥取市南栄町70番地2号日立金属株
			式会社鳥取工場内

(54) 【発明の名称】 ダイオードスイッチ

(57)【要約】

【目的】 小型のダイオードスイッチをを提供する。

【構成】 第1の回路にカソードが接続され、前記第3の回路にアノードが接続される第1のダイオード、前記第1のダイオードのカソードに接続される第1の伝送線路、該第1の伝送線路の他端に接続されるコンデンサ、前記第3の回路と前記第2の回路との間に接続される第2の伝送線路、および前記第2の回路にカソードが接続され、アースにアノードが接続される第2のダイオードを含み、前記第1の伝送線路および前記第2の伝送線路は、積層素体に内蔵され、前記第1の伝送線路に並列にコンデンサが接続されたダイオードスイッチ。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の回路、第2の回路および第3の回 路に接続され、前記第1の回路と前記第3の回路との接 続、および前記第2の回路と前記第3の回路との接続を 切り換えるためのスイッチ回路であって、前記第1の回 路側にカソードが接続され、前記第3の回路側にアノー ドが接続される第1のダイオード、前記第1のダイオー ドのカソードに接続される第1の伝送線路、該第1の伝 送線路の他端に接続されるコンデンサ、該コンデンサの 他端がアースに接続され、前記第3の回路と前記第2の 10 回路との間に接続される第2の伝送線路、および前記第 2の回路側にカソードが接続され、アノードがコンデン サを介してアースに接続される第2のダイオードを含 み、前記第1の伝送線路および前記第2の伝送線路は、 積層素体に内蔵され、前記第1の伝送線路に並列にコン デンサが接続されたことを特徴とするダイオードスイッ

【請求項2】 前記第1の伝送線路に並列接続されるコ ンデンサが0.1~10pFであることを特徴とする請 求項1記載のダイオードスイッチ。

【請求項3】 前記第1の伝送線路の線路長が1/4 λ の70%以下の長さに短縮されていることを特徴とする 請求項1記載のダイオードスイッチ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スイッチ回路に関 わり、ディジタル携帯電話などの高周波回路において、 信号の伝送経路を切り換えるための高周波スイッチ回路 に適用されるダイオードスイッチに関するものである。 [0002]

【従来の技術】例えば、ディジタル携帯電話などのスイ ッチ回路は、図4に示すように、アンテナと受信回路と の伝送経路および送信回路とアンテナとの伝送経路を切 り換えるのに使用される。

【0003】また、このスイッチ回路としては、受信ダ イバーシチ方式を採用している電話などにおいて、受信 回路と第1のアンテナとの伝送経路および受信回路と第 2のアンテナとの伝送経路を切り換えるのにも使用され る。また同様に、送信ダイバーシチ方式を採用している 携帯電話用の基地局などの場合、送信回路と第1のアン テナとの伝送経路および送信回路と第2のアンテナとの 伝送経路を切り換えるのに使用される。

【0004】また、このスイッチ回路は、車載用ブース ターなどとの外部接続用端子を持つ携帯電話などの内部 回路と上記端子への経路との切換や、携帯電話用の基地 局などの複数チャネルの切換用としても用いられる。

【0005】以下、図5に示すスイッチ回路を用いて、 詳細に説明する。とのスイッチ回路は、アンテナAN T、送信回路TX、受信回路RXに接続される。送信回

オードD1のアノードが接続され、第1のダイオードD 1のカソードには、第3のコンデンサC3を介してアン テナANTに接続される。アンテナANTには、第3の コンデンサC3、第2の伝送線路TL2、第4のコンデ ンサC4の直列回路を介して受信回路RXに接続され る。また第1のダイオードD1のアノードは、第1の伝 送線路TL1と第2のコンデンサC2の直列回路を介し て接地される。さらに、第1の伝送線路TL1と第2の コンデンサC2の中間には、抵抗R1を介してコントロ ール回路VC1が接続される。また第2の伝送線路TL 2と第4のコンデンサC4の中間には、第2のダイオー ドD2のアノードが接続され、第2のダイオードD2の カソードは、第5のコンデンサC5を介して接地され る。さらに、第2のダイオードD2のカソードと第5の コンデンサC5の中間には、抵抗R2を介してコントロ ール回路VC2が接続される。 ととで抵抗R1を介して 接続されるコントロール回路VC 1 および抵抗R 2を介 して接続されるコントロール回路VC2は、スイッチ回 路を切り換えるための回路である。

20 【0006】図5に示すスイッチ回路において、送信回 路TXとアンテナANTとを接続する場合、コントロー ル回路VC1から正の電圧が、コントロール回路VC2 から0の電圧が与えられる。コントロール回路VC1か ら与えられた正の電圧は、第1から第5までのコンデン サによって直流分がカットされ、第1のダイオードD1 および第2のダイオードD2を含む回路にのみ印加さ れ、第1のダイオードD1および第2のダイオードD2 がON状態になる。第1のダイオードD1がON状態に なることによって、送信回路TXとアンテナANTと間 30 の伝送経路のインビーダンスが低くなり接続される。-方ON状態になった第2のダイオードD2および第5の コンデンサによって、第2の伝送線路TL2が高周波的 に接地されることにより共振して、第1のダイオードD 1のカソードと第3のコンデンサC3と第2の伝送線路 TL2との接続点から受信回路RX側を見たインピーダ ンスが非常に大きくなり、アンテナANTと受信回路R Xとの伝送経路は接続されない。とのとき、送信回路T Xからの送信信号が受信回路RXに漏洩することなく、 アンテナANTに伝送されることになる。

【0007】一方アンテナANTと受信回路RXとを接 続する場合には、コントロール回路VC2から正または 0の電圧が、コントロール回路VC1から0の電圧が与 えられることにより、第1のダイオードD1および第2 のダイオードD2がOFF状態になる。第1のダイオー ドD1がOFF状態になることによって、送信回路TX とアンテナANTと間の伝送経路のインビーダンスが高 くなり接続されない。またOFF状態になった第2のダ イオードD2によって、第2の伝送線路TL2を介して アンテナANTと受信回路RXとの伝送経路が接続され 路TXには、第1のコンデンサC1を介して第1のダイ 50 る。このとき、アンテナANTからの受信信号が送信回

路TXに漏洩することなく、受信回路RXに伝送される ととになる。上述のようにして、コントロール回路VC 1およびコントロール回路VC2から与えられる電圧を コントロールすることによって、スイッチ回路を切り換 えて、送受信を行うことができる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】図6は、図5に示すよ うな回路を有する従来のスイッチ回路の一例を示す分解 斜視図である。とのスイッチ回路は、積層素体を含み、 第1の伝送線路TL1となる第1のライン電極31およ 10 び第2の伝送線路TL2となる第2のライン電極32、 誘電体を介して第1のライン電極31および第2のライ ン電極32を挟むように第1のアース電極41および第 2のアース電極11や多数のランドが形成され、更に一 番上の誘電体層50には第1のダイオードD1をはじめ とする表面実装部品が配置されている。

【0009】とのスイッチ回路は、第1のライン電極3 1および第2のライン電極32として、送信信号や受信 信号の波長の1/4の長さを持つ2本の伝送線路が必要 であり、従来は特開平7-202502、7-2025 04等に開示されているように、積層素体内の同一の層 上にそれぞれ形成されている。積層素体の誘電率にもよ るが、上記伝送線路は数10mm程度になるため、小型 化に限界があった。

【0010】また特開平7-202503等に開示され ているように、第1のライン電極および第2のライン電 極を積層素体内の異なる層上に形成した場合、図7に示 すように第1のライン電極31および第2のライン電極 12とがお互いに干渉しないように、第1のライン電極 31を形成した誘電体層30および第2のライン電極1 2を形成した誘電体層10の間にシールド電極21が形 成された誘電体層20を設ける必要があり、全体として 積層素体の層数を増加させ生産コストを増大させるとと になる。

【0011】本発明の目的は、上記問題点を解決し、小 型のダイオードスイッチを提供することである。 [0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、第1の回路、 第2の回路および第3の回路に接続され、前記第1の回 路と前記第3の回路との接続、および前記第2の回路と 40 前記第3の回路との接続を切り換えるためのスイッチ回 路であって、前記第1の回路側にカソードが接続され、 前記第3の回路側にアノードが接続される第1のダイオ ード、前記第1のダイオードのカソードに接続される第 1の伝送線路、該第1の伝送線路の他端に接続されるコ ンデンサ、該コンデンサの他端がアースに接続され、前 記第3の回路と前記第2の回路との間に接続される第2 の伝送線路、および前記第2の回路側にカソードが接続 され、アノードがコンデンサを介してアースに接続され る第2のダイオードを含み、前記第1の伝送線路および 50 ンスが非常に大きくなり、アンテナANTと受信回路R

前記第2の伝送線路は、積層素体に内蔵され、前記第1 の伝送線路に並列にコンデンサが接続されたダイオード スイッチである。

【0013】また本発明は、前記第1の伝送線路に並列 に接続されるコンデンサを0.1~10pFのコンデン サとするものである。また本発明は、前記第1の伝送線 路の線路長が1/4λの70%以下の長さに短縮されて いるものである。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明に係る一実施例のダイオー ドスイッチの等価回路図を図2に示す。 とのダイードス イッチは、アンテナANT、送信回路TX、受信回路R Xに接続されている。送信回路TXには、コンデンサC 1を介して第1のダイオードD1のカソードが接続さ れ、第1のダイオードD1のアノードは、コンデンサC 3を介してアンテナANTに接続される。アンテナAN Tには、コンデンサC3、第2の伝送線路L2、コンデ ンサC4の直列回路を介して受信回路RXが接続され

【0015】また第1のダイオードD1のカソードに 20 は、第1の伝送線路L1とコンデンサC6が接続され、 それらがコンデンサC2を介して接地される。さらに、 第1の伝送線路L1とコンデンサC2の中間には、抵抗 R1を介してコントロール回路VC1が接続される。ま た第2の伝送線路L2とコンデンサC4の中間には、第一 2のダイオードD2のカソードが接続され、第2のダイ オードD2のアノードは、コンデンサC5を介して接地 される。さらに、第2のダイオードD2のアノードとコ ンデンサC5の中間には、抵抗R2を介してコントロー ル回路VC2が接続される。ととで抵抗R1を介して接 続されるコントロール回路VC1および抵抗R2を介し て接続されるコントロール回路VC2は、スイッチ回路 を切り換えるための回路である。

【0016】との実施例のスイッチ回路において、送信 回路TXとアンテナANTとを接続する場合、コントロ ール回路VC2から正の電圧が、コントロール回路VC 1から0の電圧が与えられる。コントロール回路VC2 から与えられた正の電圧は、第1から第5までのコンデ ンサによって直流分がカットされ、第1のダイオードD 1 および第2のダイオードD2を含む回路にのみ印加さ れ、第1のダイオードD1および第2のダイオードD2 がON状態になる。第1のダイオードD1がON状態に なることによって、送信回路TXとアンテナANTと間 の伝送経路のインピーダンスが低くなり接続される。一 方ON状態になった第2のダイオードD2および第5の コンデンサによって、第2の伝送線路TL2が髙周波的 に接地されることにより共振して、第1のダイオードD 1のアノードと第3のコンデンサC3と第2の伝送線路 TL2との接続点から受信回路RX側を見たインピーダ Xとの伝送経路は接続されない。このとき、送信回路T Xからの送信信号が受信回路RXに漏洩することなく、 アンテナANTに伝送されることになる。

【0017】一方アンテナANTと受信回路RXとを接 続する場合には、コントロール回路VC1から正または 0の電圧が、コントロール回路 V C 2 から 0 の電圧が与 えられることにより、第1のダイオードD1および第2 のダイオードD2がOFF状態になる。第1のダイオー ドD1がOFF状態になることによって、送信回路TX とアンテナANTと間の伝送経路のインピーダンスが高 10 くなり接続されない。またOFF状態になった第2のダ イオードD2によって、第2の伝送線路TL2を介して アンテナANTと受信回路RXとの伝送経路が接続され る。このとき、アンテナANTからの受信信号が送信回 路TXに漏洩することなく、受信回路RXに伝送される ことになる。上述のようにして、コントロール回路VC 1およびコントロール回路VC2から与えられる電圧を コントロールすることによって、スイッチ回路を切り換 えて、送受信を行うことができる。

【0018】本発明は、従来例に比べ、ダイオードの接 20 続方向が逆となっている。このことにより、挿入損失、 アイソレーション特性が改善された。

【0019】本発明では、伝送線路の特性として、1/ 4 λ より短いときは、誘導性のインピーダンスをもち、 $1/4\lambda\sim1/2\lambda$ では、容量性のインピーダンスをも ち、更に1/2λ~λでは誘導性のインピーダンスをも つという特性を利用している。とのことから、伝送線路 のライン長を1/4λより短くし、誘導性のインピーダ ンスをもたせ、これにコンデンサを接続することによ り、共振現象を起とさせるものである。との共振周波数 30 fO(例えば送信周波数)は次式で求められる。

[0020]

【数1】

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{IC}}$$

【0021】数1でLは、伝送線路のラインの等価イン ダクタ、Cはコンデンサの容量である。また、Lは、伝 送線路のライン長を1とした場合、次式で求められる。 [0022]

【数2】

$$L = \frac{Z0}{2\pi f \, 0} \tan \left(\frac{1}{\lambda} \times 2\pi\right)$$

【0023】数2において、20は、ラインの特性イン ピーダンスである。とれらの関係式から、伝送線路のラ イン長およびコンデンサ容量が決定される。本発明で は、種々検討した結果、コンデンサ容量が0.1~10 pFであることが望ましいことがわかった。更に好まし くは、0.5~5.0pFである。また、伝送線路のラ イン長は、上記のとおり、コンデンサ容量との関係で決 て、70%以下の長さで構成する事ができた。また、5 0%以下でも可能であった。従って、スペースを必要と する伝送線路の長さを短くできる事により、ダイオード スイッチの小型化が可能である。

【0024】また本発明では、伝送線路をスパイラル形 状としている。この伝送線路がミアンダ形状とスパイラ ル形状では、次のような違いがある。まず、ミアンダ形 状の場合、隣り合う伝送線路の電流の向きが逆方向とな る。このため、近接する伝送線路の間の磁界は弱め合 い、伝送線路は、あたかも短くなったかのように見え る。また、狭いスペースの中で、伝送線路の長さを長く しようとすると、この隣り合う伝送線路の間の距離が短 くなり、磁界の弱め合いが増すため、一定のスペースが 必要である。

【0025】これに対し、スパイラル形状の場合、隣り 合う伝送線路の電流の向きは同方向となる。このため、 近接する伝送線路の間の磁界は強め合い、伝送線路はあ たかも長くなったように見える。また、このスパイラル 形状の伝送線路の場合、隣り合う伝送線路の間の距離を 短くしても問題ない。このように、伝送線路をスパイラ ル形状とすると、伝送線路は長くなったように見えるた め、実際のライン長を短くすることができる。

【0026】とのように、伝送線路として、スパイラル 形状を用いることも小型化に寄与している。このスパイ ラル形状としては、1~5ターンであることが好まし い。また、本発明のスパイラル形状によれば、1/4λ の伝送線路を形成するのに、その9割程度の長さで、構 成することができた。

【0027】また本発明では、伝送線路とコンデンサと の並列回路は、コンデンサを介して接地されている。と れにより、高周波はコンデンサを通過し、R1は見えな くなる。よって、共振周波数帯域以外の周波数の信号 は、との回路に流れ込み、ANT側に通過せず、共振周 波数帯域を選択的にANT側に透過させることができ

【0028】以下、実施例に従い本発明を詳細に説明す

(実施例1)図1に本発明に係る一実施例の斜視図を示 す。このダイオードスイッチ600は、積層素体60 1、2つのダイオードが内蔵された半導体素子602、 及びチップコンデンサ607からなる。尚、この半導体 素子は、2つのダイオードをそれぞれ配設しても良い。 このダイオードスイッチの等価回路図は図2に示すとお りである。この図2において、破線で囲った部分が図1 に示すダイオードスイッチであり、他の回路定数は、と のダイオードスイッチが搭載される回路基板上に構成す れば良い。また、チップコンデンサ607等は、この積 層素体中に形成するとともできる。もちろん、図6に示 す従来技術のように、積層素体上に上記以外の回路素子 まるが、本発明によれば、従来の1/4λの長さに対し 50 を搭載するように構成することもできるし、コンデンサ

を内蔵する構成とすることもできる。

【0029】との積層素体601の内部構造を図3に示 す。下層の誘電体層100には、第1のアース電極10 1が形成され、側面に臨む所定の引き出し電極が形成さ れている。

【0030】誘電体層100の上には、いくつかのダミ ー層が配置され、伝送線路を構成する2つの誘電体層1 02、103が積層される。図2の回路図における伝送 線路Llは、誘電体層103のライン電極104と誘電 体層102のライン電極105とを接続して構成され る。この2つのライン電極の接続は、スルーホール電極 106を介して行われている。そして、各誘電体層の側 面に臨む引き出し電極がそれぞれ形成されている。

【0031】また図2の回路図における伝送線路L2 は、誘電体層103のライン電極107と誘電体層10 2のライン電極108とを接続して構成される。この2 つのライン電極の接続は、スルーホール電極109を介 して行われている。そして、各誘電体層の側面に臨む引 き出し電極がそれぞれ形成されている。

【0032】そして、いくつかのダミー層を介して、第 2のアース電極111が形成された誘電体層110が積 層される。

【0033】そして、最上層の誘電体層112の上面に は、パターン電極が形成されている。とのパターン電極 は、第1のアース電極101及び第2のアース電極11 1と接続されるパターン電極113、114、115 と、第1の伝送線路L1を構成するライン電極104と 接続されるパターン電極116と、同じく第1の伝送線 路L1を構成するライン電極105と接続されるパター ン電極117と、第2の伝送線路L2を構成するライン 30 解斜視図である。 電極108と接続されるパターン電極118と、同じく 第2の伝送線路L2を構成するライン電極107と接続 されるパターン電極119と、ダイオードが接続される パターン電極120とを有する。

【0034】この積層体は、誘電体材料を用い、ドクタ

ーブレードでシート成形し、このシート上にAg電極を スクリーン印刷してパターン電極を形成し、これを積層 して、圧着し、一体で焼成されたものである。そして、 焼成後側面の端子電極603、604、605、606 を形成した。そして、2つのダイオードが内蔵された半 40 導体素子602の端子がそれぞれバターン電極117、 118、119、120に接続され、チップコンデンサ 607がパターン電極116、117に接続される。 【0035】との実施例では、第1の伝送線路L1と並 行にコンデンサC6が接続されている。との第1の伝送 線路にコンデンサを並行に接続することにより、第1の 伝送線路のライン長を極めて短くできた。この実施例で は、1.9GHz帯用のダイオードスイッチを構成し、

第1の伝送線路のライン長を約9mmとし、コンデンサ の容量を0.5pFとして構成出来た。このライン長 は、従来の1/4λとすれば、14mmとなるものであ り、本発明により、約64%に短縮できた。尚、誘電体 の誘電率は、約8である。

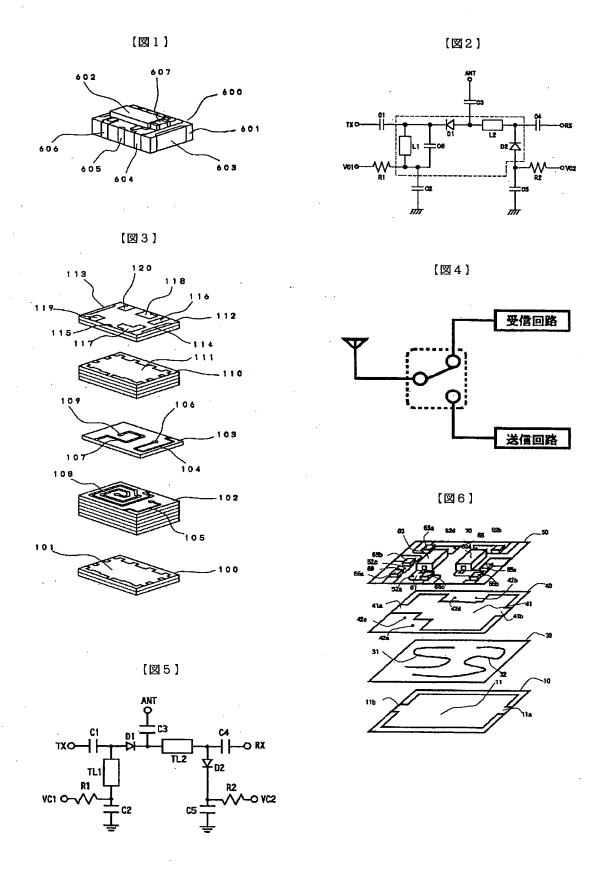
【0036】次に、第1の伝送線路は同一とし、第2の 伝送線路のライン長を変更して、800MHz帯用のダ イオードスイッチを構成した。このとき、第1の伝送線 路のライン長を約9mmとし、コンデンサの容量を4p Fとして構成出来た。このライン長は、従来の1/4λ とすれば、33mmとなるものであり、本発明により、 約27%に短縮できた。尚、誘電体の誘電率は、約8で ある。とのように、本発明によれば、伝送線路のライン 長を従来の70%以下、更には、50%以下にも設定可 能なものであり、ダイオードスイッチの小型化が可能で あることは、容易に理解出来る。

[0037]

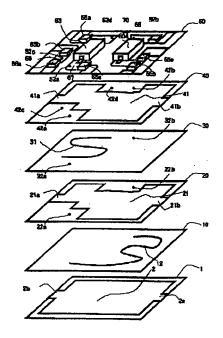
【発明の効果】本発明によれば、第1の伝送線路および 第2の伝送線路をそれぞれ積層素体内に形成し、その第 1の伝送線路にコンデンサを平行に接続することによ り、第1の伝送線路のライン長を極端に短くすることが 可能となり、小型のダイオードスイッチをを構成出来 る。これにより、スイッチ回路を装着する携帯電話ある いは髙周波回路の小型化が達成される。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明に係る一実施例の斜視図である。
- 【図2】図1に示す実施例を用いたスイッチ回路の等価 回路図である。
- 【図3】図1に示す本発明に係る実施例の積層素体の分
 - 【図4】スイッチ回路の機能を示す図である。
 - 【図5】従来のスイッチ回路の回路図である。
 - 【図6】従来の技術を示す分解斜視図である。
 - 【図7】従来の他の技術を示す分解斜視図である。 【符号の説明】
 - 100、102、103、110、112 誘電体層
 - 101 第1のアース電極
 - 104、105、107、108 ライン電極
 - 106、109 スルーホール電極
- 111 第2のアース電極
 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
 - 19、120 パターン電極
 - 600 ダイオードスイッチ
 - 601 積層素体
 - 602 半導体素子
 - 603、604、605、606 端子電極
 - 607 チップコンデンサ



[図7]



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第3区分 【発行日】平成16年12月2日(2004.12.2)

【公開番号】特開平10-276003

【公開日】平成10年10月13日(1998.10.13)

【出願番号】特願平9-77509

【国際特許分類第7版】

H 0 1 P 1/15

H 0 3 K 17/76

H 0 4 B 1/44

[FI]

H 0 1 P 1/15

H 0 3 K 17/76

Α

H 0 4 B 1/44

【手続補正書】

【提出日】平成15年12月19日(2003.12.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の回路、第2の回路および第3の回路に接続され、前記第1の回路と前記第3の回路との接続、および前記第2の回路と前記第3の回路との接続を切り換えるためのダイオードスイッチであって、前記第1の回路側にカソードが接続され、前記第3の回路側にアノードが接続される第1のダイオードと、一端が前記第1のダイオードのカソードに接続される第1の伝送線路と、前記第3の回路と前記第2の回路との間に接続される第2の伝送線路と、前記第2の伝送線路の前記第2の回路側にカソードが接続され、アノードがコンデンサを介して接地される第2のダイオードを具備し、

<u>前記第2のダイオードと前記コンデンサとの間にコントロール回路を接続するようになし、前記第1のダイオードと前記第2のダイオードとが前記第2の伝送線路を介して直列に接続されており、前記コントロール回路から与えられる電圧により前記第1のダイオードと前記第2のダイオードとをON状態として、前記第1の回路と前記第3の回路とを接続する</u>ダイオードスイッチであって、

前記第1の伝送線路と並列に<u>接続する</u>コンデンサ<u>を有する</u>ことを特徴とするダイオードスイッチ。

【請求項2】

前記第1の伝送線路に並列接続されるコンデンサが0.1~10pFであることを特徴とする請求項1記載のダイオードスイッチ。

【請求項3】

<u>前記第2の伝送線路が積層素体内に形成されたスパイラル形状のライン電極で構成されていることを特徴とする請求項1又は2に</u>記載のダイオードスイッチ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明は、 第1の回路、第2の回路および第3の回路に接続され、前記第1の回路と前記第3の回路との接続、および前記第2の回路と前記第3の回路との接続を切り換えるためのダイオードスイッチであって、前記第1の回路側にカソードが接続され、前記第3の回路側にアノードが接続される第1のダイオードと、一端が前記第1のダイオードのカソードに接続される第1の伝送線路と、前記第3の回路と前記第2の回路との間に接続される第2の伝送線路と、前記第2の伝送線路の前記第2の回路側にカソードが接続され、アノードがコンデンサを介して接地される第2のダイオードを具備し、

前記第2のダイオードと前記コンデンサとの間にコントロール回路を接続するようになし、前記第1のダイオードと前記第2のダイオードとが前記第2の伝送線路を介して直列に接続されており、前記コントロール回路から与えられる電圧により前記第1のダイオードと前記第2のダイオードとをON状態として、前記第1の回路と前記第3の回路とを接続するダイオードスイッチであって、

前記第1の伝送線路と並列に接続するコンデンサを有するダイオードスイッチである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

[0013]

また本発明は、前記第1の伝送線路に並列接続されるコンデンサを0.1~10pFとするものである。

また本発明は、前記第2の伝送線路が積層素体内に形成されたスパイラル形状のライン電極で構成されているものである。